

技术要求：

- 1. 特性阻抗 : 50
- 2. 频率范围 : DC ~ 40GHz
- 3. 驻波比 : 1.2
- 4. 插入损耗 : 0.2dB
- 5. 绝缘电阻 : 5000MHz@500V
- 6. 介电耐压 : 300V
- 7. 使用寿命 : 500次
- 8. 密封漏率 : $1.013 \times 10^{-3} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{S}$
- 9. 温度范围 : -65 ~ +155
- 10. 镀层厚度 : 1.27 μm 硬金

借通用件登记


描图

校描

旧底图总号

签字

日期

					组合壳体			HN-SMP3336127-F		
								成都恒利泰科技有限公司		
标记	外数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例	 成都恒利泰科技有限公司 Chengdu HenryTech Technology co., Ltd		
设计	M.	标准化								
审核										
工艺		日期			共	页	第	页		